

產品保存期限

- 儲存環境避免直接照射, 並作好溫濕管控.
- 儲存環境宜控制在5~30°C, 相對濕度RH40~60%.
- 產品尚未安裝前請勿開封, 一旦開封請儘快安裝完畢. 為使產品維持良好之焊接性, 請確實遵守以下保存條件.

	開封前	開封後
• SMD型	交貨6個月內	30天內
• 長腳型 袋裝產品	交貨1年內	7天內

<http://www.mospec.com.tw/>

- 儲存需避開高濕, 鹽霧或油霧之環境.
- 儲存時應避免儲存環境溫度變化過於激烈, 濕度過高或過低, 濕度過高和溫差過大容易導致水蒸氣凝結現象, 濕度過低容易導致靜電強度過高.
- 長時間儲存時, 最好儲存在惰性氣體(如N₂)中.
- 應使用抗靜電的材料來裝存產品
- 儲存勿暴露於含有毒氣體如硫化氫, 硫酸, 硝酸, 氯化物, 氨水等之環境.

<http://www.mospec.com.tw/>

- 儲存需避免暴露於臭氧, 紫外線或其他輻射之環境.
- 超出期限之建議
 - 需確認焊習性是否okay(依客戶自身製程)

<http://www.mospec.com.tw/>